

INFN Sezione di Roma Tor Vergata
Via della Ricerca Scientifica 1
00133 Roma

invio tramite pec a: roma2@pec.infn.it

OGGETTO: manifestazione di interesse per la produzione e fornitura di un Chip 0.5x0.5 cm² su wafer Si/SiO₂ composto da Josephson Junctions con 2 Nb Wiring Layers, da realizzarsi secondo disegno e specifiche fornite dalla Sezione di Roma Tor Vergata, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Determina del Direttore n. 16 del 5 luglio 2016.
Importo presunto: € 7.500,00 IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00. CIG: Z7E1A8985F

Il/La sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____
Legale rappresentante dell'impresa con codice fiscale _____ / partita IVA _____
_____, con sede in Via _____ Città _____
_____ CAP _____ telefono _____ fax _____
_____ e-mail _____ PEC _____

CHIEDE

Che l'impresa _____ sia invitata a presentare offerta per l'affidamento di quanto in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44/2000, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA

- Di trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. N. 50/2016;
- Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016;

Il Legale Rappresentante

Allegato: copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.